



Soitec engage une démarche de gestion responsable de ses emplois à court et moyen terme compte tenu de l'environnement actuel

BERNIN, France, le 2 avril 2009 — Soitec (Euronext Paris), le premier fournisseur mondial de substrats innovants pour l'industrie micro-électronique, annonce aujourd'hui que le Groupe a initié en France avec ses partenaires sociaux une démarche responsable de gestion à court et moyen terme de ses emplois.

Dans ce cadre, il a été récemment proposé aux partenaires sociaux d'utiliser les possibilités de mise à disposition de personnels au sein du Pôle de compétitivité grenoblois, en application de la Convention qui vient d'être annoncée par Minalogic dans le cadre de la loi du 30 décembre 2006 relative à la sécurisation des parcours professionnels. Cette mise à disposition permet de préserver les compétences liées aux métiers de la micro-électronique pour la société Soitec et pour le bassin grenoblois.

Un dispositif incitatif de départs volontaires a également été présenté pour permettre aux salariés de mettre en œuvre tout projet professionnel ou de création d'entreprise.

Le Groupe est déterminé à procéder dans les plus brefs délais à un ajustement de la structure de coûts sur l'ensemble des sites en précisant que le projet d'ajustement des effectifs de Soitec devrait porter sur moins de 10% de son effectif de référence au 31 mars 2009.

Le Groupe souligne que ce projet d'ajustement des effectifs permettrait de compléter la panoplie des mesures déjà prises pour ajuster à très court terme ses charges au niveau de la demande actuelle et notamment le plan de réduction des coûts en cours depuis avril 2008, la réduction volontaire des salaires du management, le non versement des bonus liés aux résultats anticipés de l'entreprise, ainsi que le recours systématique à des mesures appropriées de chômage partiel mises en œuvre depuis février 2009.

L'ensemble de ces démarches, en cours ou envisagées, est destiné à préserver les capacités de rebond de Soitec, en ajustant notamment la structure d'emplois aux besoins identifiés à court et moyen terme.

Les mesures évoquées sont en ligne avec la volonté de Soitec de maintenir et renforcer ses compétences de Recherche & Développement et d'industrialisation sur le site de Grenoble avec l'appui de ses partenaires historiques. Elles visent également à répondre aux intérêts mutuels et partagés par les salariés, clients, partenaires et actionnaires du Groupe en en lui permettant de poursuivre sa stratégie dédiée à l'innovation et à l'industrialisation de matériaux avancés qui demeure la priorité du Groupe.

À propos du Groupe Soitec :

Soitec est le leader mondial dans la fourniture de substrats innovants pour l'industrie microélectronique de pointe. Le groupe produit une gamme étendue de matériaux avancés, notamment les plaques de silicium sur isolant (SOI) basées sur sa technologie Smart Cut, la première application à fort volume de cette technologie. La technologie SOI apparaît aujourd'hui comme la plate-forme du futur, ouvrant la voie à la production de puces plus performantes, plus rapides et plus économiques.

Aujourd'hui, Soitec fabrique plus de 80% des plaques de silicium sur isolant utilisées mondialement. Basé à Bernin, en France, où se trouvent deux unités de production à fort volume, Soitec possède des bureaux aux USA, au Japon et à Taiwan, ainsi qu'un nouveau site de production à Singapour actuellement en phase de qualification.

Le groupe comporte deux autres divisions : Picogiga International aux Ulis et Tracit Technologies à Bernin. Picogiga est spécialisé dans le développement et la fabrication de substrats innovants, depuis les plaques épitaxiées de semi-conducteurs III-V et les plaques à base de nitrure de gallium (GaN), jusqu'aux substrats composés pour la fabrication de dispositifs électroniques à haute fréquence ou optoélectroniques. Tracit est spécialisé dans la technologie de transfert de couches minces utilisée dans la production de substrats innovants destinés aux micro-systèmes et aux circuits intégrés de puissance, ainsi que dans la technologie de transfert de circuit pour des applications telles que les capteurs d'image et l'intégration 3D. Les actions du groupe Soitec sont cotées sur Euronext Paris. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet www.soitec.fr

Soitec, Smart Cut et UNIBOND sont des marques déposées de S.O.I.TEC Silicon On Insulator Technologies.

Relations Presse – H&B Communication

Marie-Caroline Saro – Tel. +33 (0)1 58 18 32 44 – Mob. +33 6 70 45 74 37

Claire Flin – Tel. +33 (0)1 58 18 32 53 – Mob. +33 6 82 92 94 47

Email : mc.saro@hbcommunication.fr